

檔案：  
保存年限：



# 中華民國台灣半導體產業協會 函

機關地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 53 館 802 室  
承辦人及電話：顏嘉蓀 經理 03-5913477

受文者： 國立陽明交通大學

速別：最速件  
密等及解密條件：無  
發文日期：中華民國 114 年 3 月 20 日  
發文字號：(114)導協字第 029 號  
附件：得獎名單

主旨：檢送本會「2025 TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」與「2025 TSIA 半導體獎：博士研究生」得獎名單，請惠予公告。

說明：

- 一、感謝 貴校推薦優秀學生參加本會所舉辦之「2025 TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」與「2025 TSIA 半導體獎：博士研究生」甄選活動，本活動已由本會遴選委員會全體委員，秉著公平嚴謹的原則，順利完成所有的評審作業，**得獎名單(如附件一)**。
- 二、本得獎名單已於 2025 年 3 月 15 日公告於本會官網 [www.tsia.org.tw](http://www.tsia.org.tw)，並通知得獎者。
- 三、本會將於 2025 年 10-11 月擇期於 TSIA 年會公開表揚與頒獎，同時發佈新聞稿，供社會大眾知悉。
- 四、甄選必有遺珠之憾，TSIA 半導體獎遴選委員會衷心希望 貴校繼續鼓勵優秀學生參加甄選，並以成為台灣半導體產業優秀專家為目標，再接再厲，為台灣半導體產業之發展而戮力前進。

正本：國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、  
國立中山大學、國立中央大學

副本：TSIA 半導體獎遴選委員會、TSIA 產學委員會

理事長 侯永清

總收文 114.03.21



1140010941